

IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE

- Applicant(s): OSADA, Shoichi; ASANO, Eiichi; INO, Shigeki; AOKI,
Takayuki; TOMIYOSHI, Kazutoshi; SHIOBARA, Toshio
- Application No.: Group:
Filed: April 26, 2000 Examiner:
For: SEMICONDUCTOR ENCAPSULATING EPOXY RESIN COMPOSITION AND
SEMICONDUCTOR DEVICE

L E T T E R

Assistant Commissioner for Patents
Box Patent Application
Washington, D.C. 20231

April 26, 2000
0171-0679P-SP

Sir:

Under the provisions of 35 USC 119 and 37 CFR 1.55(a), the
applicant hereby claims the right of priority based on the following
application(s):

<u>Country</u>	<u>Application No.</u>	<u>Filed</u>
JAPAN	11-118155	04/26/99
JAPAN	11-118408	04/26/99

A certified copy of the above-noted application(s) is(are)
attached hereto.

If necessary, the Commissioner is hereby authorized in this,
concurrent, and future replies, to charge payment or credit any
overpayment to deposit Account No. 02-2448 for any additional fees
required under 37 C.F.R. 1.16 or under 37 C.F.R. 1.17; particularly,
extension of time fees.

Respectfully submitted,

BIRCH, STEWART, KOLASCH & BIRCH, LLP

By: 

GERALD M. MURPHY, JR.

Reg. No. 28,977

P. O. Box 747

Falls Church, Virginia 22040-0747

Attachment
(703) 205-8000
/cw

日本国特許庁
PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 4月26日

願番号
Application Number:

平成11年特許願第118155号

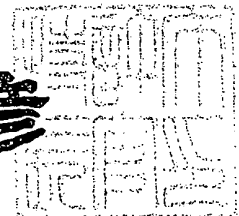
願人
Applicant(s):

信越化学工業株式会社

1999年 9月17日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤 隆彦



出証番号 出証特平11-3063023

日本国特許庁

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて
る事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed
in this Office.

出願年月日
Date of Application:

1999年 4月26日

願番号
Application Number:

平成11年特許願第118408号

願人
Applicant(s):

信越化学工業株式会社

1999年 9月17日

特許庁長官
Commissioner,
Patent Office

近藤隆彦



出証番号 出証特平11-3063026